

TOKYO PACK 2024 APPLICATION FORM

2024 東京國際包裝展參展報名表兼參展合同

TOKYO PACK 2024 Secretariat
c/o Japan Packaging Institute

Date (日期): _____ 年 _____ 月 _____ 日

I / We, the undersigned, hereby apply for exhibition space in TOKYO PACK 2024 as indicated below under the terms and regulations described in the Application Outline and Terms of Exhibition. 我們遵守 2024 東京國際包裝展的規定，申請參展。

EXHIBITOR (參展申請者)

Name of Firm or Organization (單位名稱): _____

單位中文名稱: _____

Address (地址): _____

中文地址: _____ Zip Code (郵編): _____

Tel: _____ 單位 E-mail: _____

Homepage Address (網頁): _____

Name of Representative (法人代表): Mr./ Ms. _____ Position (職務): _____

法人代表中文姓名: _____ 職務(中文): _____ E-mail: _____

Name of Applicant (參展聯絡人): Mr./ Ms. _____ Position (職務): _____

參展聯絡人中文姓名: _____ 職務(中文): _____

E-mail: _____ Mob (手機號碼): _____

Name of Agency in Japan (在日機構, 無在日機構則無需填寫): _____

Address (地址): _____ E-mail: _____

Person in Charge (聯絡人): Mr./ Ms. _____ Position (職務): _____

參展聯絡人中文姓名: _____ 職務(中文): _____

Tel: _____ Mob (手機號碼): _____

CO-EXHIBITOR (共同參展者) (無共同參展者則無需填寫)

Name of Firm or Organization (單位名稱): _____

單位中文名稱: _____

Address (地址): _____

中文地址: _____ Zip Code (郵編): _____

Tel: _____ 單位 E-mail: _____

Homepage Address (網頁): _____

Name of Applicant (參展聯絡人): Mr./ Ms. _____ Position (職務): _____

參展聯絡人中文姓名: _____ 職務(中文): _____

E-mail: _____ Mob (手機號碼): _____

EXHIBITION FEE (展位費)

Exhibition Fee
(展位費)

Number of Booths
(展位數)

Booth Type (展位類型)

Exhibition Fee Total
(展位費合計/含稅)

@341,000

_____ 展位

Standard Booth (標準展位)

Basic Booth (基礎展位)

_____ 日元

BOOTH OF SHAPE (展位的形狀) 請選擇所希望的展位形狀

①Single(單排)

(適合於 1~6 個展位)



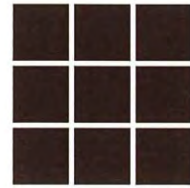
②Double(雙排)

(適合於 4~12 個展位)



③Block(區塊)

(適合於 9 個展位以上)



CATEGORY OF EXHIBITS (展品類別)

Packaging Materials / Containers (包裝資材、容器)

Packaging Machines (包裝機械)

Printing / Converting Machines (印刷、包裝材料加工機械)

Food / Pharmaceuticals / Clean Equipment (食品、醫藥品、淨化相關機械)

Machines for Inspection / Measurement / Environment (檢查、測定、環境相關器材)

Packaging Design / Communication / Service (包裝設計、交流及服務)

Next Generation Technologies / Packaging & Logistics Solutions (新時代的科技、包裝、物流解決方案)

MAIN EXHIBITS (參展預定的主要展品)

NO.	展品名稱
1	英文
	中文
2	英文
	中文

參展設備(產品)的

最大長度_____米

參展設備(產品)的

最大寬度_____米

參展設備(產品)的

最大高度_____米

INTENDED EQUIPMENT (預定使用的設備) ※將作為展位安排時的參考信息。

煤氣	有 無 未定	給排水	有 無 未定	蒸氣	有 無 未定	壓縮 空氣	有 無 未定	食物飲料 試品嘗	有 無 未定	實際 演示	有 無 未定
----	--------------	-----	--------------	----	--------------	----------	--------------	-------------	--------------	----------	--------------

MESSAGE (聯絡欄)

申請單位簽名蓋章 法人代表簽名_____	公章 	主辦方確認欄 	主辦方受理欄 受理日期_____	
---------------------------------	------------	--------------------	-----------------------------	--

OFFICE USE ONLY (主辦方使用欄)